DIALOG(R) File 351: Derwent WPI
(c) 2000 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.



В

008021907 **Image available**
WPI Acc No: 1989-287019/198940

Related WPI Acc No: 1999-290126; 1999-290127

XRPX Acc No: N89-219139

Self-scanning array of light-emitting element array - is arranged so that each thyristor turned-on provides light to next thyristor to be turned on to reduce its threshold level

Patent Assignee: NIPPON SHEET GLASS CO LTD (NIPG) Inventor: KUSUDA Y; TANAKA S; TONE K; YAMASHITA K Number of Countries: 005 Number of Patents: 012 Patent Family:

	La	cene raminy	•							
	Pat	tent No	Kind	Date	App	plicat No	Kind	Date	Week	
	ΕP	335553	Α	19891004	EP	89302751	Α	19890320	198940	1
	JP	1238962	Α	19890925	JP	8865392	Α	19880318	198944	
	JΡ	2014584	A	19900118	JP	88164353	Α	19880701	199009	
	JP	2092651	Α	19900403	JΡ	88246630	Α	19880930	199019	
	JΡ	2212170	Α	19900823	JΡ	89205193	Α	19890808	199040	
	ΕP	335553	A3	19940105	EΡ	89302751	Α	19890320	199516	
•	US	5451977	Α	19950919	US	89324197	A·	19890316	199543	
					US	92860203	Α	19920326		
					US	9384766	Α	19930628		
	JΡ	9022268	Α	19970121	JP	8865392	Α	19880318	199713	
					JΡ	96137806	Α	19880318		
	JP	9216416	Α	19970819	JP	8865392	Α	19880318	199743	
					JΡ	96137804	Α	19880318		
	US	5814841	Α	19980929	US	89324197	Α	19890316	199846	
					US	92860203	Α	19920326		
		e.			US	9384766	Α	19930628		
					US	95426060	Α	19950421		
	ΕP	335553	В1	19990915	ΕP	89302751	Α	19890320	199942	
					ΕP	99200060	Α	19890320		
					EΡ	99200061	Α	19890320		
	DE	68929071	E	19991021	DE	629071	Α	19890320	199950	
					ΕP	89302751	Α	19890320		

Priority Applications (No Type Date): JP 88263402 A 19881019; JP 8865392 A 19880318; JP 88164353 A 19880701; JP 88246629 A 19880930; JP 88246630 A 19880930; JP 89205193 A 19890808; JP 96137806 A 19880318; JP 96137804 A 19880318

Cited Patents: -SR.Pub; 3.Jnl.Ref; EP 210898; AGB 2099221; AJP60201679; AJP61248483; AUS 3680049; AUS 3696389

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes EP 335553 A E 68

Designated States (Regional): DE FR GB US 5451977 59 G09G-003/32 Α Cont of application US 89324197 Cont of application US 92860203 JP 9022268 Α 14 G09G-003/14 Div ex application JP 8865392 JP 9216416 Α٠ 10 B41J-002/44 Div ex application JP 8865392 US 5814841 H01L-029/74 CIP of application US 89324197 CIP of application US 92860203 CIP of application US 9384766 CIP of patent US 5451977 EP 335553 B1 E H01L-033/00 Related to application EP 99200060 Related to application EP 99200061

Related to application EP 9920006 Related to patent EP 917212 Related to patent EP 917213

Designated States (Regional): DE FR GB

DE 68929071 E H01L-033/00 Based on patent EP 335553

Abstract (Basic): EP 335553 A

An array of light-emitting thyristor elements (T-2) to T+2 is provided, arrangedin aline. Each one of three transfer clock lines (phi1,phi2,phi3) is connected to a corresponding anode electrode of

every third element. The thyristors are arranged so that light emitted from an element which is turned on is incident on another element which is required to be turned on next, so that the turn-on threshold voltage of that element is reduced.

The integrated circuit structure of one embodiment of the array provides a multilayered structure having a grounded n-type gallium arsenide substrate (1) patterned by photolithography and selective etching to form the light-emitting lements. P-type semiconductor layers (21,23) and an n-type semiconductor layer (22) are formed on the substrate and provide the electrodes of the thyristor array. Each electrode (40) has an ohmic contact with the corresponding p-type layer (21) and a transparent, protective, insulating layer (30). Parallel drive pulses are supplied for transferring turn-on in the array direction at the drive pulse interval whilst propagating a change in threshold level in the direction of the array.

ADVANTAGE - Stable and reliable self-scanning of the array is achieved.

Dwg.2/62

Abstract (Equivalent): US 5451977 A

A self-scanning light-emitting element array comprising:
an array of pnpn light-emitting elements disposed with a
predetermined pitch along a longitudinal direction and separated by a
grooved structure provided on said pnpn structure, integral to a common
cathode layer and each having an anode and a gate for controlling its
turn-on threshold;

- a first insulating film covering the entire upper surface of said grooved structure, said film having a plurality of contact holes therein;
- a plurality of crosswise electrodes provided on said first insulating film and each connected to said anode through a contact hole provided in said first insulating film;
- a plurality of coupling means each of which is coupled between said gates of neighbouring light-emitting elements through said contact holes
- a second insulating film covering the whole upper surface of said first insulating film having another set of contact holes therein; and first, second and third longitudinal clock lines provided on said second insulating film, each connected via said crosswise electrode through said contact holes in said second insulating film to said anodes of said first, second and third groups of said light-emitting elements in every third fashion.

(Dwg.1/62)

Title Terms: SELF; SCAN; ARRAY; LIGHT; EMIT; ELEMENT; ARRAY; ARRANGE; SO; THYRISTOR; TURN; LIGHT; THYRISTOR; TURN; REDUCE; THRESHOLD; LEVEL Derwent Class: P75; P85; T04; U12; U13; V08; W02

International Patent Class (Main): B41J-002/44; G09G-003/14; G09G-003/32; H01L-029/74; H01L-033/00

International Patent Class (Additional): B41J-002/45; B41J-002/455;
G06K-015/12; H01L-027/10; H01L-027/15; H01L-031/111; H01s-003/19;
H04N-001/028; H04N-001/036; H04N-001/04; H04N-005/66

File Segment: EPI; EngPI

Manual Codes (EPI/S-X): T04-G04; U12-A01; U12-A01A5; U12-A01B; U12-D01; U13-D04; V08-A04A; W02-J02B2; W02-J03A

19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

® 公開特許公報(A) 平1-238962

Int. Cl. 4 識別記号 庁内整理番号 ❸公開 平成1年(1989)9月25日 B 41 J 3/21 L-7612-2C G 09 G 3/32 33/00 7335-5C 7733-5F H 01 L 7733-5F H 01 S 3/096 7377-5F 審査請求 未請求 請求項の数 6 (全17頁)

劉発明の名称 発光素子アレイおよびその駆動方法

②特 顧 昭63-65392

②出 願 昭63(1988) 3月18日

砲発 明 者 大阪府大阪市東区道修町 4 丁目 8 番地 日本板硝子株式会 楠 \blacksquare ጳ 社内 ⑫発 明 刀 棍 湿 大阪府大阪市東区道修町 4 丁目 8 番地 日本板硝子株式会 社内 ⑫発 明 者 Ш 下 建 大阪府大阪市東区道修町 4 丁目 8 番地 日本板硝子株式会 社内 個発 88 修 平 大阪府大阪市東区道修町 4 丁目 8 番地 日本板硝子株式会 社内 勿出 願 日本板硝子株式会社 大阪府大阪市東区道修町4丁目8番地 砂代 理 弁理士 大野 精市

明 細 響

1. 発明の名称

発光素子アレイおよびその駆動方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) a. しまい電圧もしくはしまい電流が外部 から先によって制御可能な発光素子多数倒を、一 次元、二次元。もしくは三次元的に配列し、
- D. 各発光素子から発生する光の少なくとも一部が、各発光素子近傍の他の発光素子に入射するように様成し、
- c. 各免光素子に、外部から電圧もしくは電視を 印加させるクロックラインを接続した。

発光素子アレイ。

- (2) 該免光素子からの光が、一定方向の類損発光素子により多く人割するよう構成されてなる群 求項1項記載の角光素子アレイ。
- (3) a. しきい電圧もしくはしまい電流が外部 から電気的に制御可能な角光素子多数組を、一次 元. 二次元. もしくは三次元的に配列し、
- b. 各角光素子のしまい電圧もしくはしまい電流

を制御する電質を互いに電気的手段にて接続し、... c. 各発光素子に、外部から電圧もしくは電視を 印加させるクロックラインを接続した。

負光票子アレイ。

- (4) 放発光素子のしまい電圧もしくはしまい電 波を制御する電板が、互いに抵抗を介して接続されてなる請求項3項記数の発光素子アレイ。
- (5) 放発光度子が、 P 導電形半導体領域及び N 等電形半導体領域を複数 破階 した 負性抵抗を有する 発光量子である 請求項 1 頃ない し 4 項記 数の発 光素子アレイ。
- (6) a. しきい電圧もしくはしきい電波が外部 から制御可能な角光数子多数個を、一次元。二次元。 もしくは三次元的に配列し、
- c. O N 状態の発光素子によりしまい 電圧もしくはしまい 電流を変化させられた 次更動発光素子をO N させ、 かつ、 しまい 電圧もしくはしまい 電波

特別平1-238962(2)

を変化させられていないかまたは変化させられた 盤が次駆動発光素子ほどではない発光素子は O N させない、 電圧パルスもしくは電流パルスを、 発 光泉子に印加させ、

d. 発光素子の発光弦度を増加させるよう。 前記 電圧及び電流パルスに回期させて電圧及び電流を 発光素子に印加させ、

O N 状態を離次転送させる発光第子アレイの延 動方法.

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は発光素子を同一基板上に集積した発光 素子アレイへの自己走産機能の付与に関するもの である.

[従来の技術]

発光素子の代表的なものとしてL E D (Light Emitting Diode) 及びLD (Laser Diode) 対知ら れている。・

LEDは化合物半導体(GaAs、 GaP、 Ga A IA s等)のPNまたはPIN接合を形成し、こ

> 事体基板上に多数目作られ、 切断されて一つづつ の発光量子としてバッケージングされ販売されて いる。 また密着イメージセンサ用及びプリンタ用 光輝としてのLEDは一つのチップ上に複数個の LEDを並べたLEDアレイとして観光されてい [免明が解決しようとする課題]

一方密着形イメージセンサ、 LEDプリンタ等 では汲み取るボイント、 書書込むポイントを指定 するため、 これら発光素子による発光点の走査機 能(光定豊穣蛇)が必要であった。

しかし、これらの従来の発光素子を用いて光走 亜を行うためには、 LEDアレイのなかに作られ ている一つ一つのLEDをワイヤポンディング等 の技術により延動してに担視し、 この1Cで一つ ーつのLEDを駆動させてやる必要があった。 こ のためLEDの数が多い場合、 同数のワイヤボン ディングが必要で、かつ、 返動 ICも数多く必要 となりコストが高くなってしまうという欠点があ った。 また、 駆動ICを設置するスペースを確保

光サイリスタと呼ぶ)の基本構造及び電流=電圧 特性を第22回、第23回に示す。第22回に示 す課達はN形G aA s 基板上にPNPN構造を形成 したものでサイリスタとまったく同じ構成である。 第23回も同様にサイリスタとまったく同じ5字 形典性抵抗を表している。 サイリスタも第22回 の2増子のみでなく、 第24回に示す3増子サイ リスタも知られている。 この3増子サイリスタの ゲートはON電圧を制御する歯ぎを持ち、ON電 圧はゲート電圧に拡散電位を加えた電圧となる。 またONした後、 ゲート電極はカソード電圧とは ほー趾するようになる。 カソード電極が接地され ていればゲート電極は平ポルトとなる。 またこの 発光 サイリスタ は外部 から光を入射することによ りそのしきい電圧が低下することが知られている。

さらにこの発光サイリスタの中に導致器を設け L D とまったく同じ度理でレーザサイリスタを形 成する事もできる(田代他、1987年秋応用物 理学会請核、 委号18p-ZG-10)。

これらの様な角光雲子、 特にLEDは化合物半

れに順方向電圧を加えることにより接合内部にも +リアを住入し、 その再結合の適度で生じる発光 現象を利用するものである。

またしりはこのLED内部に導紋器を設けた機 遠となっている。 あるしまい 植電流以上の電流を ながすと往入される電子~正孔対が増加し反転分 布状態となり、 新導放射による光子の増倍(科称) が発生し、へき間面などを利用した平行な反射観 で発生した光が再び活性層に帰還されレーザ発掘 が起こる。そして導波器の増置からレーザ光が出 ていくものである。

これらしED、 LDと同じ角光メカニズムを有 する発光素子として発光鏡能を持つ負性抵抗量子 (発光サイリスタ、 レーザサイリスタ等)も知ら れている。 発光サイリスタは先に述べたような化 合物半導体でPNPN様遺を作るものであり、 シ リコンではサイリスタとして実用化されている。 (青木島治師等、 「免光ダイオード」工業調査会、 pp167~ 169 # 以)

この発光機能を持つ負性抵抗要子(ここでは発

特勝平1-238962(3)

することが必要となり、 コンパクト化が困難という欠点を誘角していた。 またしEDを並べるどっチもワイヤボンディングの技術で定まり、 蛆ヒッチ化が難しいという欠点があった。

[課題を解決するための手段]

本発明は発光素子アレイ自身に自己走産機能を もたせることにより、 従来例で挙げたワイヤボン ディングの数の問題、 駆動しての問題、 コンパク ト化、 坦ビッチ化の問題を解決しようとするもの である。 角光素子アレイが自己走査することによ り 駆動しては不必要となり、 従ってワイヤボンディングが不要となる。 このため先に述べた不具合 は解消される。

本発明は、

- a. しまい電圧もしくはしきい電流が外部から光によって制御可能な発光素子多数個を、一次元,二次元,もしくは三次元的に配列し、
- b. 各角光素子から発生する光の少なくとも一部が各角光素子近傍の他の角光素子に入割するように様成し、
- c. 0 N 状態の角光素子によりしまい電圧もしくはしまい電流を変化させられた次駆動角光素子をO N させ、かつ、しまい電圧もしくはしまい電液を変化させられていないかまたは変化させられた最が次駆動角光素子ほどではない角光素子はO N させない、電圧パルスもしくは電流パルスを、負光素子に印加させ、
- d. 我光素子の発光強度を増加させるよう、 前記 電圧及び電流パルスに同期させて電圧及び電流を 発光素子に印加させ、

ON 状態を腐次 転送させる 発光素子フレイの駆動方法により駆動させることができる。

上記光を用いて近傍の他の発光素子のしまい電圧もしくはしまい電流を変化させる発光素子フレイにおいては、 ON 状態の発光素子からの光が、移動方向に位置する発光素子により多く人制するよう様成すれば、 走逐に必要とされる電圧及び電流パルスの系列を 2 系列とすることもできる。

また、上記電気的手段による負光素子の接続を 用いて、近傍の他の色光素子のしまい電圧もしく c. 各角光素子に、外部から電圧もしくは電流を 印加させるクロックラインを接続した。

自己是重複能を持った、 発光常子アレイである。

また、本角明は

- a. しすい電圧もしくはしまい電機が外部から電気的に制御可能な発光要子多数個を、 一次元、 二次元、 もしくは三次元的に配列し、
- b. 各発光素子のしきい電圧もしくはしまい電機 を制御する電極を互いに電気的手段にて接続し、
- c. 各発光素子に、外部から電圧もしくは電缆を 印加させるクロックラインを接続。

するように発光素子アレイを構成しても実施で まる。

上記発光票子アレイは、 例えば

- a. しまい 電圧もしくはしまい電視が外部から制御可能な発光素子多数個を、一次元、二次元、もしくは三次元的に配列し、
- b. ある角光素子の 0 N 状態が、 その角光素子近 傍の 他の角光素子の しきい 電圧も しくはしきい電 既を変化させるように 様成し、

はしまい電流を変化させる発光素子アレイにおいては、 各発光素子のしまい電圧もしくはしまい電流を制御する電磁を、 互いに抵抗を介して接続すること等によって、実施することができる。

本発明に使用する発光素子としては、 しきい電圧 もしくはしまい 電流が外部から制御可能な発光 素子であれば、 任意の発光素子が使用できる。 なかでも、 例えば P 等電形半導体値域及び N 導電形半導体値域を複数 限度 した発光素子等の、 (例えば 従来例に て説明したような発光サイリスタ、 レーザサイリスタ 等の) 負性抵抗を育する発光素子を用いることが好ましい。

[作用]

本 考 弦 で は 発 光 素 子 の タージオン 電圧また は 電 彼 が、 べ つ の 発 光 葉 子 の 0 N 状 類 に よって 影 響 を 受 ける よう、 即 ち、 相 互 作 用 を する よう 体 成 さ れ て い る た め、 実 能 例 に て 詳 細 に 述 べ る よう に 発 光 の 自己 走 産 職 能 を も つ こ と が で きる。

[実施例]

実施 例 A

特開平1-238962(4)

ここで説明する実施例Aは相互作用の紹介として光を利用するものである。

く実施例A-1>

実施的 A - 1 の原理の等価回路図を第1 図に示す。 これは角光しまい電圧、電視が外部から射器できる角光素子の一例として、最も標準的な三地子の発光サイリスタを用いた場合を表している。

発光サイリスタでにおっていま」は、一列に並べられた情感となっている。 各単体発光量子のアノード電極に3本の転送クロックライン (ゆい、ゆい ゆい) がそれぞれ3素子おきに (繰り返される様に)接続される。 従来側にて説明したように発光サイリスタは光を感じてそのターンオン電圧が低下する特性を持つ。 発光サイリスタをその発光が互いの妻子に人対するよう構成すると、 発光量子に発致的に近い素子、または光がよくあたるよう配置された素子はそのケーンオン電圧が下がることになる。

第1回の等価回路回の動作について説明する。 今転送クロックライン o aのにハイレベルパルス電

たことになる。

上に述べたような原理から、 転送クロック di、 di、 diのハイレベル電圧を収容に互いに少しづ つ 量なるように設定すれば、 発光素子の O N 状態 は 眼次転送されていく。 即ち、 発光点が 咽次 転送 される。

本実能例によると、従来ではできなかった自己 走産形角光素子アレイを実現することができる。 <実施例A-2>

実施例 A - 1 では等価回路を示し良明したが、 実施例 A - 2 では実施例 A - 1 を無限化して作成 する場合の様成についての考案を説明するもので ある。

本発明の博達概念図を第2図に示す。 接地された N 形 G a A a 基 板 (1) 上に P 形 半 導体層 (23)、 N 形 半 導体層 (22)、 P 形 半 導体層 (21)の 各層を形成する。 そして ホト リソグラフィ 等及 びェッチングにより、 各単体 発光素子 T (-2)~ T (-1)に分離する。 電低 (40) は P 形 半 導体層 (21)と オーミック接触を して おり、 逆線層 (3

圧が加わっており、 免光サイリスタT・・・がON状 題になっているとする。 発光サイリスター (a)から の発光は騎技する発光サイリスタで (**)。 ていい に入射し、これらのON電圧を引き下げる。 充光 サイリスタT (-2)。 T (-2)は、 充光サイリスタT trus T(+)に比べ速方にあるため入射光は弱く、 ON電圧はそれほど低下しない。 この状態で、 次 にクロックラインす」にハイレベルパルス電圧を印 加する。 発光サイリスタT(--)のON電圧は発光 サイリスタT(- 2:のON電圧に比べ光の影響では 下しているため、 免光サイリスタエル・1,のON司 圧と発光サイリスタT (-1,の 0 N 電圧の間の電圧 に、 転送クロックのヘイレベル電圧を設定すると 発光サイリスタT (-1)のみONし、 発光サイリス タT(-2)はONしないようにすることができる。 よって発光サイリスタT・・・・、 T・e・が同時にON する状況が生まれる。 そしてクロックラインの1を ローレベル電圧に存とすと、 発光サイリスタエ (*) iはOFFとなり、 免光サイリスタT・・・・のみON することになる。 よってDN状態の転送が行われ

0) は雲子と配線との短絡を防ぎ、 同時に特性労化を防ぐための保護膜として作用する。 ここで、絶縁層 (30) には発光サイリスタの発光波長の光が通るような材質をもちいている。

P形半導体度(21)はこのサイリスタのアノードであり、N形G a A s 番板(1)はカソードである。各単体発光素子のアノード電圧(40)に3本の転送クロックライン(φ1、φ1、φ1)がそれぞれ3素子おきに接続される。

発光サイリスタの 0 N 電圧が 案子に 人 引する光 量に 依存して 変化する ことは 一 粒に 知られている。 従って 0 N 発光サイリスタの 光の 一 感が 偽 後 する 発光サイリスタに 入 射 するよう 構成 されていれば、 0 N 発光サイリスタに 近い 免光サイリスタの 0 N 電圧は、 光がない 場合に 比べ 低下する。

第2回の構造では連្事 (30)が発光波長に対し通明な膜で形成されているため、光は容易に隣接する第子に入りそのON電圧を低下させることができる。

上記免光葉子アレイの動作は、実施所A-1で

特開平1-238962 (5)

説明した動作とまったく同様である。

上に述べたような原理から、 を送りロックのに
の、 の 1のハイレベル 電圧を 順番に 互いに少しづ
つ 異なるように設定すれば、 発光サイリスタの 0
N 状態は 順次 伝送されていく。 かち、 発光点が 環
次 伝送される。 本実能 例によると、 従来ではでき
なかった 集積化された 光結合による自己走査 形角

〈実施列A-3>

本実施例は実施別A - 2 の現実的な構造を示したものである。

本実施例の平面図を第4回に、第4回のX-X'及びY-Y'ラインの断面図を、各々第5図および第6図示す。各発光素子Trizi~Triniの間には、発光素子の分配構(50)があり、分離溝(50)の一部には発光素子からの光が両値りの要子以外の素子に入うないようにするための光度望(61)が致けられている。

本実施例では光確型としてフィールド(60) の突起をもちいているが、別の物質を用いてもよ いし、また形状も別の形状としてもよい。 発光素子の上部電話にはコンタクト穴 C i が設けられ、 電低 (40) と電気的に接続される。 コンタクト穴 C i は、 電低 (40) と転送クロックラインφ i、 φ i との接続用スルーホールである。

を送りロックラインをiは発光素子Tiniの及びTininに接続され、転送クロックラインをiは発光素子Tinnに、転送クロックラインをiは発光素子Tinnに移続されている。

第 5 図に第 4 図の X ー X ' ラインの断面図を示す。
これは発光電子アレイの配列方向に切ったライン
であり、各発光雲子が並んでいる様子がわかる。
発光電子の分離機(5 0)には、発光電子と電極
(4 0)との短棒物止用の絶縁膜(3 0)、および電極(4 0)と転送クロックラインとの短棒防止用の層間絶縁膜(3 1)がある。これらの絶縁
膜(3 0)、(3 1)は業子間の光結合を妨げぬよう選光性の絶縁膜でできている。または栗子間の光結合を調節できるよう選度に光を吸収する絶縁膜を用いてもよい。さらには遺産に光を吸収する

る 絶縁膜と 遊光性の絶縁膜を 遊皮の膜厚を調整し、 量ねて用いてもよい。 このような様成にすると 素 子間の 光結合が可能となり、 転送動作 (光定変動 作)が行なえる。 免光素子の 狭様成は第21回に しめした様成と同じである。

第6回に第3回のY~Y'ラインの断面回を示す。
これは発光素子アレイの配列方向に最適に切った
ラインであり、配は、電極の接続状況がわかる。
発光素子の上部電極との取り出し用コンタクト穴
Ciを絶縁膜(30)に設け、電極(40)にて外
部に取り出す。そしてフィールド上にて転送クロックラインは1とスルーホールを通じて接続される。
本実施例を実現するための製造工程としては次のような工程が挙げられる。

まずn・形 G a A s 基 板 上 に n 形 G a A s 層 (2 4 b)
、 n 形 A i G a A s 層 (2 4 a) 、 p 形 G a A s 層 (2 3) 、 n 形 G a A s 層 (2 2) 、 p 形 A i G a A s 層 (2 1 b) 、 p 形 G a A s 層 (2 1 a) を 頑 次 負 層 して 成 値 (エ ビ タ キ シ ャ ル 成 長) する。 次 に ホト エッチング 法 を 用 い て、 分 輝 橋 (5 0) を 形 成 する。

この後、地縁膜(30)を成頭し、コンタクト大 (Ci)をホトエッチング法を用いて形成する。 次に電価用金属を蒸着法またはスパッタ法にて成蹊 し、ホトエッチング法を用いて電価(40)を形成する。 さらに雇団地縁膜(31)を成蹊し、ホトエッチング法を用いてスルーホール(Ci)を形成する。 そして配繊用金属を蒸着法またはスパッタ法にて成蹊し、ホトエッチング法を用いて転送クロックライン(ゆい、ゆい、ゆい)を形成する。以上の工程により本実能例の検査が完成する。

本実施所でとくに述べなかったが、 転送クロックライン上に透光性の保護線を設けてもよく、 また絶球膜が厚くなり光の透過率が悪化し外部に取り出せる光度が低下するのを握うなら、 角光素子の上部絶球膜の一部または全部をホトエッチング
法事の方法により除去してもよい。

本実施所によると集積形自己定差発光素子アレイを制造することができる。

<実施例A-4>

実施所A~2、 A-3 は角光繁子として発光サ

特閒平1-238962(6)

イリスタを考えた場合の実施例であったが、 本発明はこれに残られるものでなく他の種類の発光学 子であってもよい。

その一例として本実施例ではレーザサイリスタ を使用する場合について述べる。

レーザサイリスタの動作として、 レーザ発掘電流に位するまでは通常の発光サイリスタとおなじ

動作であり、レーザ発掘電波以下の電波取分による発光は等方的に出ていく。レーザ光は第6回の低面に最高に出ていく。 従ってレーザ光は本考案の光統合には等与せず、レーザ発援電流以下の電流成分による発光のみが光統合に容与する事になる。これ以外の転送動作の機能は実施例A - 2 と関じである。

本実施例によると、自己遺伝形半導体レーザア レイを構成することができる。 <実施例A-5>

第7回及び第8回に本発明の第5の実施例を示す。これは実施例A - 4 のより頂実的な構造を示したものである。第7回は平回回を表し、第8回は第7回のラインX - X ' にそっての断回回を示したものである。第5回の製造法を概以する。 n 形 G a A s a a (2 1) 上に a 形 A i G a A s (2 5)、 p 形 A i G a A s (2 2 2)、 p 形 A i G a A s (2 2 2)、 p 形 A i G a A s (2 2 2)、 p 形 A i G a A s (2 2 2)、 p 形 A i G a A s (2 2 2)、 p 形 A i G a A s (2 2 2)、 p 形 A i G a A s (2 2 2)、 b た 配 数 優 質 する (p 形 A i G a A s (2 1) と 上 部 数 価 (2 0) と の

間にオーミック接触を息好にするためo形GaAs 度を挟む場合もある。)。 次にホトエッチングに より上部電腦(20)を哲中n 形AiG aAs層(2 5) の幅と同じ幅を持つ長方形に加工し、 これを マスクとして、p形AIGaAs(21)~n形AI G a A s (2 5) の層をエッチングする。 この時に 素子間の分離構(50)が形成される。 次にホト エッチングにより同じ上部電極(20)をさらに エッチングし、 ΙΟμ Β以下の値を持つストライプ 状とし、これをマスクとして、p形AlGaAs(2 1)、 n 形 A 1 G a A a (2 2) の唇をエッチングす 5. n 形 A | G a A s (2 2) は全部 除去 せ プ ー 原 残 すようにする。 さらに絶縁襞(30)を成襞し、 ホトエッテングによりスルーホール (Cz) を形成 する。この後転送クロックライン用の配線会議を 落着またはスパッタ等により形成し、 ホトエッチ ングにより転送クロックライン (ø ic ø g c ø g) を形成する。 そして最後にへき関帯の手法により レーザ光出力側の韓国を平行度よく形成し、 本実 推例の検定ができるがる。

従来の無限化された発光素子アレイは、 PN接 合ダイオードを同一基板上にそれぞれ独立に形成 しておき、 ワイヤボンディング等を用いて一つ一つ 外部に取り出し、 駆動用の!Cで電圧を加え動作 させるもので、 ワイヤボンディング等の独立が面倒 でコストが高くなっていた。 これに対し、 本実施 例の発光雲子アレイは転送クロックの3増子のみ を外部に取り出せば良く、「独立が相当問単になる。 同時に駆動!Cを設けるスペースが不要となり、 全体でみてよりコンパクトな自己を支充光型子で レイを作ることができる。 さらに発光素子を並べ るピッテが従来はボンディングの技術から定まって いたが、上述の事態例A+1~A-5によるとチ の規制がなくなり、 よりピッチの小さい発光療子 アレイを作ることができ、 解像度の非常に高い機 谷に応用が可能である。

また、上記実施例A - 1 ~ A - 5 では転送クロックパルスとして、 ø i、 ø i、 ø i o 3 相を担定したが、より安定な転送動作を求める場合にはこれを4相、5相と増加させてもよい。また発光サイ

リスタT(a)の発光を発光サイリスタT(一)より発光サイリスタT(・)の方へより多く入材させることにより2相のクロックにて動作させることも可能である。

また上記実施例では発光サイリスタの構造を最 も問単な場合について示したが、 発光効率を上げ るために、 より複雑な構造、 層構成を導入するこ とも本意明の範囲に含まれる。その具体的な例と してダブルヘテロ構造の採用が挙げられる。 一餅 を第21回に示す(田代他1987年春応用物理 学会請演、 香号28p-ZE-8)。 これはN形G aA să 板上に (O. 5 μ mの) N 形 G a A s 層を損み、 その 上にパンドギャップの広い N 形 A I G a A s (1 μ m) 、P形GaAs層(5 ng)、N形GaAs層(1 μ a)、 パンドギャップの広いP形AIG BAs(1 4 m)、 そして取り出し電極とのオーミック接触をとるた ある。 発光層は間に挟まれた、(1μ mの)N形G aAs履である。これは住人された電子、正孔がパ ンドギャップの狭いGaAs層に閉じ込められ、こ

の領域で再結合し発光する。

発光素子は発光サイリスタである必要はなく、 光によって自らのターンオン電圧が変化する発光 素子であれば、特に限定されない。 上述のレーザ サイリスタであってもよい。

また、上記実施例ではPNPNのサイリスタ機
成を例に説明したが、この光によってしまい電圧
が低下し、これを利用して転送動作を行わせると
いう様成は、PNPN構成のみに限られず、その
機能が違成でまる累子であれば特に確定されない。
例えば、PNPN名層様成でなく、6層以上の機
成でも周様な効果を期待でき、まったく同様な自
己定変機能を違成することが可能である。さらに
は計算辨率(SI)サイリスタまたは電界制御サイリスタ(PCT)と呼ばれるサイリスタを用い
てもまったく同様である。このSIサイリスタを用い
てもまったく同様である。このSIサイリスタを用い
なはPCTは電機プロックとして働く中央のP形
半導体層を空支層で産業換えた構造となっている
(S. H. Sze 著、Physica of Semiconductor Physics、2nd Edition pp238-240)。

さらに、上記実施例A-1~A-5では、角光 果子を一列に並べているが、配列を直轄にする必要はなく、応用によって蛇行させてもよいし、途中から二列以上に増やすことも可能である。

また本免明は、 発光素子を単体の 個別部品で権 成してもよく、 またなんらかの方法で無機化する ことにより実現してもよい。

實施 例 B

ここで説明する実施例 B は相互作用の媒介として電位を利用するものである。

< 実施所 B - 1 >

第1回~第8回に示してまた実施例A-1~A-5は光による結合を用いた場合についてであったが、本実施例は電位による結合を用いたものである。

その具体的な例として、 第9回に本規則の実施 例 B - 1 の 事価回路回を示す。 本実能例の特徴は 実施例 A - 1、 即ち、 第1回に抵抗ネットワーク が加わった様成となっている。

発光素子の一例として、発光サイリスタで(-2)

動作を説明すると、まず転送クロック ø i がハイ しべんとなり、 発光素子 Trei が O N しているとする。 この時 3 増子サイリスタの特性からゲート電 低 G e は 本ボルト近くまで引き下げられる(シリコンサイリスタの場合的 1 ボルトである)。 電産電 圧 V exを 仮に 5 V とすると、 魚面 近抗 Rc. 返抗 R i のネットワークから 各発光 サイリスタの ゲート 電 圧が挟まる。 そして 発光素子 Trei に近い 妻子のゲート 電圧が最も 紙下し、 以降 環に Trei から 凝れる に 従いゲート 電圧は上昇していく。 これは次のようにあらわせる。 Vee < Vei = Ve-1 < Vei = Ve-2 (1) これらの電圧の接は負荷抵抗Ri, 抵抗Riの値 を適当に選択することにより設定することができる。

3 増予サイリスタのアノード側のターンオン電 EV。はゲート電圧より拡散電位V。にだけ高い電 圧となることが知られている。

Yom マ V a + V a: (2) 従ってアノードにかける電圧をこのターンオン電 圧 V om より高く設定すればその発光サイリスタは O N することになる。

さてこの Tranが O N している状態で、 次の転送 クロックパルス o i にハイレベル 電圧 V nを印加する。 このクロックパルス o i は角光素子 Trance Transection Tran

V a-z+ V ar> V n> V o.; + V ar (3) これで発光菓子 T (a)、 T (...) が何時に O N していることになる。 そしてクロックパルス o aのハイレ

22)、 P 形半導体層 (21) の各層を形成する。 そしてホトリソグラフィ事及びエッチングにより、 各単体発光素子T(-1)~T(-)に分離する(分離 揖(50))。 アノード電信(40) はP形半導 体層(21)とオーミック技能を有し、 ゲート電 匹(41)はn形半導体層(22)とオーミック 接触を有す。 絶縁層(30)は素子と配結との超 終を防ぎ、同時に特性労化を防ぐための保護額で もある。 絶縁層(30)は発光サイリスタの発光 放長の光がよく通る材質をもちいることが望まし い。 N形GaAs番板(1)はこのサイリスタのカ ソードである。 各単体発光素子のアノード電磁 (40)に3本の転送クロックライン(ゅん ゅん ø z)がそれぞれ3番子おきに接続される。 またゲ ート電極には負荷抵抗R、 相互作用抵抗R」によ る低抗ネットワークが接続される。

ここで、 実施例 A で述べたような光結合が発生すると、 本実施例 の転送動作が影響されることが 今えられるため、 ゲート 電極の一部を発光素子間 の分履機のなかに入れ、 光結合を防止する構造と ベル電圧を切ると見た素子 T (e) が O F F となり、 O N 状態の転送ができたことになる。

この様に本実施例は抵抗ホットワークで各発光サイリスタのゲート電磁局を結ぶことにより、 発光素子に転送機能をもたせることが可能となる。

上に述べたような原理から、転送クロックは、
がい、 が1のハイレベル電圧を概念に互いに少しづつ意なるように設定すれば、 発光素子の O N 状態は環次転送されていく。 即ち、 発光点が酸次 転送される。 本実施別によると、 従来ではできなかった B 己定至形角光素子アレイを実現することがでまる。

< 実施例 B - 2 >

実施例 B - 1 では等価回路を示し説明したが、 実施例 B - 2 では実施例 B - 1 を集積化して作成する場合の構成についての考案を説明するものである。

本実施所の韓遠艦時間を第10回に示す。 接地 された N 形 G a A s 基板 (1) 上に n 形半導体層 (2 4)、 P 形半導体層 (2 3)、 N 形半導体層 (

している

本実施例の様成は実施例 B - 1 (第9回) に示した等価回路と全く同じ機成であり、全く同じ動作をする。 従って、 転送クロック o i、 o s、 o s のハイレベル 電圧を懸奪に互いに少しづつ重なるように設定すれば、 発光サイリスタの O N 状態は関次転送されていく。 即ち、 発光点が順次転送され

< 実施 例 B - 3 >

実施例 B - 3 を第1 1 回. 第1 2 回, 第1 3 回に示す。 この実施例は上記実施例 B - 2 の現実的な構造を示したものである。 第11回に本実施例の平面回を、 第1 2 回及び第1 3 回に第1 1 回のX - X'、 Y - Y'ラインの断面回を各々示す。

各角光素子T・いっていい。 発光素子の分離構(50)、 フィールド(60) 等は前記実施例と同様である。 低訊(63) は各々のゲート電圧局。を妨ふび低抗ネットワークを形成するしている。 また、 該低抗(63) は、 光吸収プロック(62)

特開平1~238962(9)

ている。本実能例では光体壁としてフィールドの一部をもちいているが、別の物質を用いてもよい。 え光素子の上部電価は、取り出し用コンタクト穴 C i を通して、電価(40)で取り出される。 電価(40)と転送クロックラインのi、 の i との接続はスルーホール C i を用いて行なわれる。 クロックラインのiは発光素子下(-i)及び下(-i)に接続され、クロックラインのiは発光素子下(-i)を用いて外部に取り出される。 は、コンタクト穴 C i を用いて外部に取り出される。

第12回に第11回のメース・ラインの断面図を示す。これは角光素子アレイの配列方向に切ったラインであり、各角光素子が並んでいる様子がわかる。角光素子の分離情(50)、角光素子と電低(40)(41)との短格防止用絶嫌膜(30)であり、電低(40)と転送クロックラインとの短格防止用用周絶嫌膜(31)等は前述の実施別と同様である。これらの絶嫌膜(30)、(31)

本実施所を実現するための製造工程としては次のような工程が挙げられる。

まずn *形 G a A s 基 板上にn 形 G a A s 層 (24 b) 、 n 形 A I G a A s 度 (2 4 a) 、 p 形 G a A s 層 (2 3)、 n 形 G a A s 層 (22)、 p 形 A I G a A s 層 (2 1 b)、 p 形 G a A s 層 (2 1 a) を 順次 復贈 し て成蹊(エピタキシャル成長)する。 次にホトエ ッチング法を用いて、分離情(50)を形成する。 そして別のマスクを用いホトエッチングにより発 光素子の一部及び抵抗部のp形CaAs層(21a) , p 形 A I G a A s層(21b)を除去する。 この後、 連縁鏡(30)を成験し、コンダクト穴(Ci)。 (C2)をホトエッチング法を用いて形成する。 次 に電極用金属を基着法またはスパッタ法にて成蹊 し、ホトエッチング法を用いて電価(40)(4 1) を形成する。 さらに層間絶縁膜(31)を成 腹し、 ホトエッチング法を用いてスルーホール (Ca) を形成する。 そして配線用金属を草着法また はスパッタ法にて成譲し、 ホトエッチング 法を用 いて転送クロックライン(φι、φι、φι)を形成

は、 光が外部へ有効に取り出せるよう 透光性の絶 録録である必要がある。この場合、 先に述べたよ うに光結合による 伝送動作への影響をなくすため、 分離場中にゲート 電低を入れて光を落るよう構成 することは有効である。

第13回に第11回の Y - Y * ラインの断面図を示す。 これは発光素子アレイの配列方向に最底に切ったラインであり、 配縁、 電極の接続状況がわかる。 発光素子の上部電極との取り出し用コンタクトスC * を絶録験 (30) に設け、 電極 (40) にて外部に取り出す。 そしてフィールド上にて転送クロックライン ゆ * とスルーホールを通じて接続される。 また抵抗ネットワーク のための抵抗として、 本実能例では n 形半導体層 (22) が用いられる。 これは別の層であってももちろんよいし、また半塚体層を用いず、 スパッタ等により別の様知の時を形成してもよい。

ゲート電低(4.1) は発光素子からの光が低伏 (6.3) の抵抗値に影響を与えないようにするため、分類性の中に入るように工夫されている。

する。以上の工程により本実施例の構造が完成する。 る。

本実施例でとくに述べなかったが、 転送クロック ライン上に送光性の保護額を取けてもよく、 また 絶縁膜が厚く なり光の 透透率が悪化し外部に 取り出せる光量が低下するのを織うなら、 発光素子の上部絶縁膜の一部また は全部をホトエッチング 法事の方法により除去してもよい。

本発明によると無限形自己定金発光素子アレイを製造することができる。

<実施例B-4>

実施別 B ー 2、 B ー 3 は角光 紫子 と して角光サイリスタを考えた場合の実施例であったが、 不考案はこれに限られるものでなく他の 相類の角光素子であってもよい。 その一所として本実施例ではレーザサイリスタを使用する場合について述べる。

第14回に本角明の異症例B-4を示す。 第14回は平面回を表し、 第15回は第14回のライン X-X¹にそっての新面回を示したものである。
 単体発光索子(レーザサイリスタ) T (--)~T

・・・・ 等の参与は上記実施所と同様である。

第14回の製造法を抵設する。 n 形 G a A s 基礎 (1)上にn形AIGaAs(25)、p形A+GaA s(24)、 I形(ノンドウブ) G zA z (23)、 n 形 A I G a A s (2 2)、 p 形 A I G a A s (2 1)、 上部電弧(20)を購次視度する(p形AICsA s(21)と上部電板(20)との間にオーミック 接触を長好にするため p 形 G 1A 1層を挟む場合も ある)。 次にホトエッチングにより上部電低(2 0)を図中n形AlGsAs(25)層の幅と同じ幅 を持つ長方形に加工し、 これをマスクとして、 p 形AIGAAs(21) ~ n 形AIGAAs(25)の 履をエッテングする。 この時に要子間の分離機(50)が形成される。 次にホトエッチングにより 同じ上部電価(20)をさらにエッチングし、1 Ομ =以下の幅を持つストライプ状とし、 これをマ スクとして、 p 形 A I G a A s (21)。 n 形 A I G iAs(22)の層をエッチングする。 n 形 A l G i As(22)層は全部除去せず一部残すようにする。 さらに絶除族(30c)(30b)(30a)を

を蒸着またはスパッタ等により形成し、ホトエッチングにより転送クロックライン (o i、 o i、 o i、 o i、)及び電源 V e x ラインを形成する。 そして最後にへき同等の手法によりレーザ光出力側の増配を平行皮よく形成し、本実施制の構造ができるがる。

上記実施例 B - 1 ~ B - 4 の発光素子アレーも 実施例 A 同様、従来の発光素子アレーにはない目 己建重機能を持ち、超立の効率化、小型化、高ビッチ化等の効果を有する。

上記実施例 B - 1 ~ B - 4 では、 転送りロック パルスとして、 かに が が が 3 相を想定したが、 育記実施例 A 同様、 より安定な転送動作を求める 場合にはこれを 4 相、 5 相と増加させてもよい。

さらに、 各実施例では発光素子を一列に並べているが、 前記実施例A 同様、 配列を直縁にする必要はなく、 応用によって蛇行させてもよいし、 途中から二列以上に増やすことも可能である。

また、 角光 素子 は 角光 サイリスタ である 必要 はなく、 外部 電位に よって 目らの ターンオン 管圧 が変化する 発光 素子 であれば、 特に 限定されず、 幹

成蹊する。 ここでこの3種類の絶路額であるが、 これは絶縁鏡(30c)(30a)と光路底鉄(30b)であり、 絶縁と光遮蔽の二つの機能を持 つようにしたものである。 これは絶縁ほとして例 えばSi0z膜を使用した場合、 C sA sの発光波長 である870nmを透過するため、光粒合を誘発す る可能性があり、 その間に倒えば非品質シリコン のような先吸収物質による光密鼓膜(30b)を 取ける必要があるからである。 もちろん絶ほと光 遮蔽の二つの機能を兼ね備えた物質を用いればー 屋で済む。 次にホトエッチングによりコンタクト 穴(Cı)を設け、 そのうえに抵抗(63)を成譲 し、ホトエッチングする。 さらに屋間絶縁鎖 (.3 1)を形成し、 スルーホール (C₂) をホトエッチ ングにより形成する。 この風、抵抗(63)上の スルーホールは絶縁質(31)のみ除去すればよ いが、上部電話(20)上のスルーホールは絶話 双(31)と同時に絶跡以(30c)(30b) (30a) も除去する必要があるため往意が必要 である。 この後転送クロックライン用の配線金属

述の通り、 レーザサイリスタであってもよい。

また本発明は発光要子を単体の個別部品で構成 してもよく、またなんらかの方法で集積化するこ とにより実現してもよい。

発光サイリスタの構造も、 前記実施例A で記載 した通り、より複雑な構造、 唇様成を呼入したものであっても良いし、 6 層以上の構成等の任意の 構造でかまわない。

所、本発明の一連の実施例A、Bは基板として 半導体基板を用い、その電位を零ポルト(接地) とした例を示してきたが、本発明はこれに限られ ず基板として他の物質を用いてもよい。もっとも 近い例でいえばクロム(CF)等をドウブした半 絶縁性GaAs基板上に実施例のn 形GaAs基板に 相当するn 形GaAs屋を形成し、この上に実施例 で説明した標準を形成してもよい。また例えばが ラス、フルミナ等の絶縁基板上に半導体質を形成 し、この半導体を用いて実施例の構造を形成して もよい。

尚レーザの構造は本構造にかぎられるものでは

特開平1-238962(11)

なく、例えばTJS杉、BH形、CSP形、VS! S形等を用いてももちろんよい (S. M. 52e 署、Physics of Semiconductor Physics, 2nd Edition pp724-730)。 また材料についてもAIGaAsを主体に収明したが、これ以外の材料(例えばAIGalnP、lnGaAsP、2nSe、GaP等)であってもよい。

また、上記実施例A、 Bにおいては、 免光中の 発光素子が関接する 角光 紫子に 最もその影響を与 え、 環接発光素子が次駆動発光素子となる様に様成していたが、 本発明は上記に 限らず、 例えば 1 つおきに最もその影響を与えるように様成し、 1 つおきの 発光素子に 転送駆動可能とすることもで まる。

実施所C

ここで説明する実施例 C は先に述べた実施例 A、B により様成された発光素子アレイの運動方法に関するものである。

< 実施例 C - 1 > 免光素子アレイの思動方法 実施例 C - 1 の説明団を第16回に示す。 第1

ード電流が増加し、発光強度もまた大きくなる。

発光強度しの図も同時に示したが、 電信調からの電視なしの場合の発光強度をに対し、 発光要子 Tinnの発光強度のみ強くなっている様子がわかる。この図動方法を用いると任意の場所の発光強度を 強くすることができ、 場所的な光書書込みが可能となる。

本実施例の発光要子としてレーザサイリスタを使用した場合、 転送クロックによるアノード電機をレーザ角版のしきい 電機以下にしておけば、 通常転送状態ではレーザ光は出ず、 発光信号が出た時のみレーザ光をだせるようにすることができる。 応用例

ここで説明する応用例は先に述べた実施例人、 B により構成された発光素子アレイ、 及び実施例 C で述べたその認動方法の応用に関するものであ.

< 応用例 1 > 密等 形イメージセンサ への応用 第 1 7 図に本発明の第一の応用例である密管形 イメージセンサの原理図を示す。 これは本発明に 6 団には、 駆動原理を表す等値回路回および各項 子に知知するのパルス変形を示している。

本実施例は転送クロックパルスが、 が、 がっに 並列にそれぞれ電流線 1 に、 1 っ を併産し、 そ の電流量を発光信号が 1 により制御するように構成 したものである。

動作について説明する。まずスタートバルスの iにより発光菓子T(a)がONする。そして次々に 転送パルスφi、 φi、 φiを印加することにより、 ON状態の転送が行われる。この機様については 実施例A、 Bによりすでに説明した通りである。

よって見光点がシフトするという機能が実現でき、 それを場所走査に適用した場合に相当する。

第17回ではガラス基板上にアモルファスSiによる光センサが形成されている。 従来はこの光センサを100μ m程度の画常に分離し、 それを飲み取り用ICで走査し、 取り出す方式をとっていた。 そして照明をLEDで均一に行っていた。 ここで示す方式はアモルファスSiによる光センサを画書分離せず、 代わりに短明の方で走査するものである。

第17回ではガラス基板(A1)上に光速版を 兼ねた電極(A2)、 アモルファスSi(A3)、 透明電極(A4)、 電極(A5)が形成されてい る。 この様成では光によってアモルファスSi(A 3)の電気伝導帯が上昇するため、 電極(A2) と電極(A5)との低抗が光が当たることによっ て低下する現象を利用している。 さてこれらの上 に透明保護層(A6)が設けられ、 これに密書し て原格(A7)がくる。 さて本実能例の発光雲子 フレイ(A10)はガラス番板(A1)の反対側

特閒平1-238962 (12)

に設けられ、 その光はロッドレンズアレイ(A9)を通し、 光センサの中央部に設けられた光を導入するための窓(A8)を通して、 原稿(A7)上に結婚するように構成されている。

免光素子アレイ(A10)は本考案に従い、 免 光点が理次移動する機能を持ち、 それに従って、 原稿上の結構点も解次移動していく。 いま原稿上 の文字等による連接があると原稿からの反射光も それに従い変化する。 これをアモルファスSiによる光センサで読み取る。

またこの免光表子アレイとしてレーザサイリスタを用いると、 その高い量子効率から光量の多い 角光素子アレイを得ることが出来、 低消費電力または高速の設みだしを行なうことができる。

このようにして本考案による発光第子アレイは 原稿等の文字、 画像の読み取りに応用出来、ファ クシミリ、 パーコードリーダ、 復写機等への幅広 い応用が明行できる。

く 応 用 例 2 > 光 ブ リン ケ 及 び デ ィ ス ブ レ イ へ の 応 用

またこの角光索子アレイとしてレーザサイリスタを用いると、 その高い量子効準から光量の多い発光索子アレイを得ることが出来、 仮消費電力また は高速の審す込み即ちブリントを行うことができる。

以上より本発明は光ブリンタへも週用可能である。

この光ブリンタ用角光素子アレイは一次元万向に一列に並べた嫌威であった。 このアレイを平面

本考案の第2の応用例として光ブリンタへの応 用について述べる。 従来LEDアレイの各番単に 更動用 I C を接続したモジュールを使って光ブリ ンタへ応用した例が知られている。 光ブリンタの 原理団を集18回に示す。 まず円質形の感光ドラ ム(BI)の表面にアモルファスSi等の光導伝性 を持つ材料(盛光体)が作られている。 このドラ ムはブリントの速度で回転している。 まず帯電器 (B7)で感光体表面を一様に帯策させる。 そし て発光素子フレイ光ブリントヘッド(88)で印 字するドットイメージの光を感光体上に照射し、 光の当たったとのろの帯電を中和する。 次に現像 昔で感光体上の帯電状態に従って、 トナーを越光 体上に付ける。 そして転写費(B2)でカセット (B11)中から送られてきた用紙(B9)上に トナーを転写する。 そしてその用紙は定着器 (3 3)にて簡等を加えられ定着される。 一方転写の 終了したドラムは消去ランプ(85)で帯電が全 面に渡って中和され、精持器(86)で残ったト ナーが除去される。

的に並べるとディスプレイを作ることができる。 この構成を第20回に示す。 アレイが N 個並んでいるとすると映像信号は o i (I) ~ o i (N) から音き込めばよい。 集積化した発光素子アレイを用いれば高密度の表示素子を作ることができるし、 単体発光素子を組み合わせて作るならば大面積のディスプレイを作ることできる。

[発明の効果]

以上述べてきたように、 本発明は免光素子アレイ自身に自己走来機能をもたせることにより、 従来 例で挙げたワイヤボンディングの数の同題、 証動 I C の問題、 コンパクト化、 短ビッチ化の問題を解決することができる。 免光素子アレイが自己 走気することにより駆動 I C は不必要となり、 従ってワイヤボンディングが不要となる。

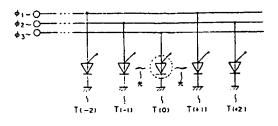
また本角明は密着イメージセンサ、 光ブリンタ、 ディスプレイ等へ応用でき、 これらの 舞器の性能 向上、 低価格化に大きく符与することができる。

4. 図面の間単な説明

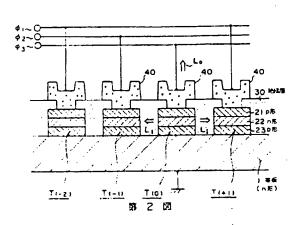
事 I 図は実施所A-1にて説明した光を用いた

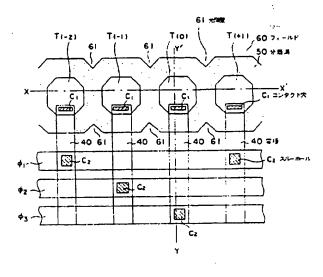
持開平1-238962 (13)

発光要子アレイの概略を示す回路図、 第2回は実 施 削 A-2にて 説 明 し た 光 を 用 い た 発 光 素 子 ア レ イの養路を示す断面団、 集3回は実施例A-3に て説明した光を用いた発光器子アレイの機略を示 す平面間、第4回及び第5回は実施例A-3にて 説明した光を用いた発光ま子アレイの既略を示す 断面図、薬の図はA-4にて説明した光を用いた 発光な子プレイの機略を示す断面図、 第7回は実 推測 A- 5にて説明した光を用いた発光素子アレ イの機略を示す平面例、 第8回は実施例A-5に て説明した光を用いた発光素子アレイの機略を示 す断面倒、 第9回は実施例B-1にて説明した意 位を用いた発光雲子アレイの機構を示す回路間、 第10円は実施がB~2にて説明した電位を用い た危光震子プレイの機略を示す断面関、 第11回 は実施制B-3にて説明した電位を用いた発光素 デァレイの概略を示す平面側、 第12回及び第1 3回は実施州ロー3にて説明した電位を用いた角 光本子プレイの最終を示す断面図、 第 1 4 図 は B - 4にて説明した電位を用いた発光器子アレイの 特许比喻人 日本板研子株式会社 照介的 代理人 并理士 大 野 耕 市 现代的



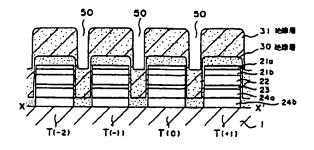
第 1 四



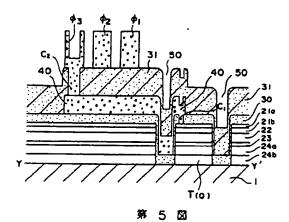


第3⊠

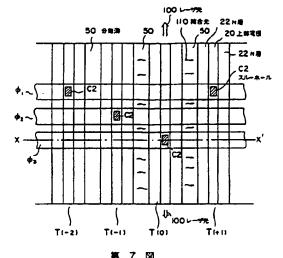
特開平1-238962 (14)



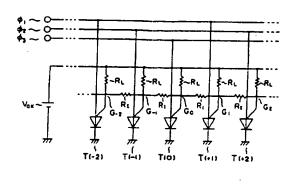
第 4 図



第6⊠

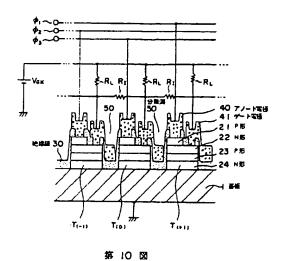


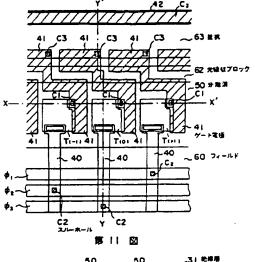
20 上部電话 20 上部電话 21 F EALCGANI 22 H EALCGANI 24 F EALCGANI 24 F EALCGANI 25 M EALCGANI 25 M EALCGANI 25 M EALCGANI 26 M EALCGANI 26 M EALCGANI 27 M EALCGANI 28 M EALCGANI 2

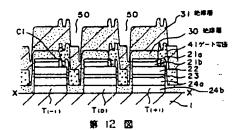


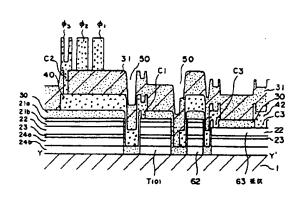
那 9 図

特閒平1-238962 (15)

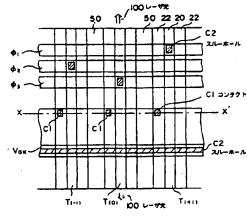


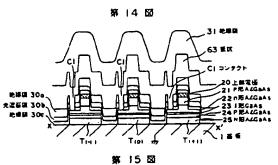




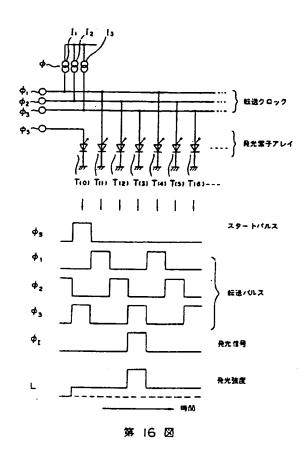


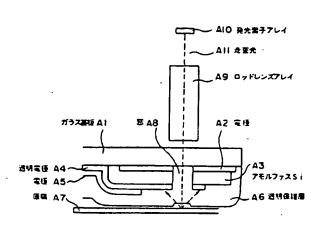
第 13 図



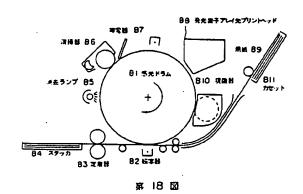


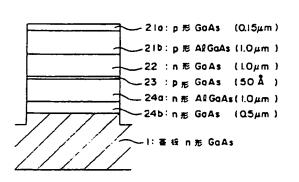
特開平1-238962 (16)

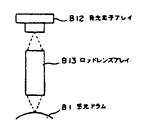




第 17 図

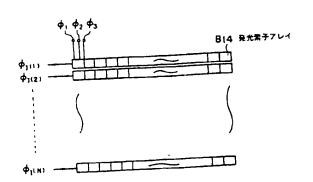




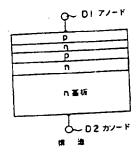


第 21 図

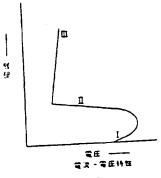
第 19 🖾



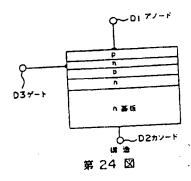
第 20 図



第 22 図



第 23 図



THIS PAGE BLANK (USPTO)